PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

03-197640

(43)Date of publication of application: 29.08.1991

(51)Int.Cl.

C22C 27/02 C22C 1/00 C22C 1/02 C23C 14/34

(21)Application number: 01-334805

(71)Applicant: TOSHIBA CORP

(22)Date of filing:

26.12.1989

(72)Inventor: OBATA MINORU

KOBANAWA YOSHIKO

(54) HIGH PURITY TANTALUM MATERIAL AND ITS PRODUCTION AND TANTALUM TARGET USING THE SAME

(57)Abstract:

PURPOSE: To provide a high purity Ta material usable for semiconductor device by melting Ta refined by an iodide decomposition method in high vacuum.

CONSTITUTION: Ta is refined by an iodide decomposition method. This Ta is melted in high vacuum of ≤5×10-5mbar, by which a high purity Ta material in which oxygen content is regulated to ≤50ppm and also the contents of Fe, Ni, and Cr are regulated to ≤0.05ppm, respectively, is obtained. If the Ta refined by an iodide decomposition method is further refined by an electron beam melting method, a high purity Ta ingot minimal in contamination with oxygen and nitrogen can be prepared. By using this Ta material, a Ta target of arbitrary shape can be produced.

LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of extinction of right]

Copyright (C); 1998,2003 Japan Patent Office

(A) 10300650139

個日本国特許庁(JP)

的公顷出礼辞 ①

@公開特許公報(A) 平3-197640

Dint Cl. 3 登別記号 庁内整理番号 C 22 C 103 7371-4K C 23 C 9046-4K

@公開 平成3年(1991)8月29日

寄査開求 未顕求 請求項の数 4 (全5頁)

❷発明の名称 高純度タンタル材とその製造方法及びそれを用いたタンタルターゲ フト

> **224**5 頁 平1-334805 多出 題 平1(1989)12月26日

元 明 者 小 畑

神奈川県川崎市幸区小向東芝町 1 番地 株式会社東芝総合 研究所内

子

神奈川県川崎市幸区小向東芝町1番地 株式会社東芝総合 研究所内

砂出 取り人 株式会社東芝

神奈川県川崎市幸区堀川町72番地

10代 理 人 弁理士 則近 憲佑

多元

高浦夏タンタル材とその製造方法及び それを用いたメンタルターゲット

2. 特許對求の領量

- O) 政務会有量が50ppe以下。敏,ニッケル。 クロムの各元素の含者量が C.65ppm以下であるこ とを特徴とする高純皮タンタルは、
- ② ヨウ化物企解故により智讃したタンタル を5×10⁻⁴aber以下の英空中で南原することを特 限とする請求項1記載の高減度タンタル材の製造 方協.
- 〇 電子ビーム溶解法により溶解することを 特徴とする諸求項 2 記載の真親皮メンタル材の質 迪方法,
- 19 選求項し記載の高減度ランタル材を用い てなることを検索とするメンタルターゲット。 3、発明の詳細な説明

(発明の目的)

(元年上の利用分野)

本意明は、半導体袋室に使用される高減度タ ンタルとその製造方法及びそれを用いたスパッタ ターゲットに関する。

(従来の技権)

災さ、VLSIの蓄積キャパシタ材料として、 510。に代わり兼化タンタル(Te.O.) 辞滅が検討さ れている。TagOgはSiOg に比べ的 G 間の出跡電率 を持つので、キャパシタ面包を小さくすることが できる。しかしta,0,はSi0。に比べリーク電流が 大きい。あるいは嫦珠化したときに突身的な比響 電率が下がってしまう。 冬の海由から、これまで 使われなかった。 このTa、C。容易は反応性スパッ タリング法、CVD法などにより成蹊されるが、 反応性スパッタリングの場合には、タンタルター ゲットを用いてアルゴン。酸溶混合気体中スパッ、 タリングを行ない成骸される。

一方VLSIの電極材料として、No. Wなどの 高端点金属シリサイドが使われてきているが、次 型の電影材料としてTaシリサイドが検討されてき ている。アロシリサイド盛を形成するには、いくつ

特閒平3-197640 (2)

かの方抵があるが、多知品シリコン上にTa戦をつけ、その歳シリコンとTaを反応をせ自己無合的にTaシサイドを形成する間には、集Taターゲットが使われる。

一般にVLSIに用いられる金属材料中の次の ような不能物は表子に感が響を及ばすので、資料 点であることが選求される。

- a、Ka、玉塔のアルカリ金異(芹面特性の変化)
- h. U.Th年の放射性元素(ソフトエラー)
- c、Fe, Cr号の重金賞(昂賈波合のトラブル)

ところで、現在工業的に関連されているタンタルターゲットは、電源協などにより精製したタンタルを開展してタンタルインゴットとし、それをターゲットに加工している。しかしながら、上述の元素を多量に含有しているため LSI用としては使用できない。これらの元素は複量でも高いたので、そらにタンタルと関連を表現する必要があった。

(党明が解決しようとする禁蔵)

ってきている。このようなことを習来に、次題を を対象は、電気展気が低いことが求められる。と ころで、高単点全裏シリサイド順中の競劇は、 気に気を増加させる。特に近年、成既プロセス中 の河東が平方に少なくなり、ターゲット中の不満 物がそのまま裏中の不満物識皮に反映するように なってきている。そこで残々は、Taターゲット中 の機能度と反応性Taシリサイド間の比較的の関 値を呼叫に調べた。

まず多智品シリコン上に 0.1元のTa キャード 選を成別し1000ででランプフニールしTeシリサイド版を形成した。Teターゲットの意楽議点は、それぞれ30ppm、50ppm、100ppm、250ppm、400ppmである。他の不能物は、ほぼ買等の適度である。このようにして成別したTaシリサイド版の比較が定面を示したのが、第1回である。この対果から明らかなように使用を100ppm以上なるの対果が変更激素の増加とともに高くなる。このは低がが設置譲渡の増加とともに高くなる。このように、反応性Taシリサイド版の比較的を任く利えるには、Teターゲット中の重楽機度は、50

共来の状態で基準したタンタルは不利物製法が高く、LSI用料料として使用できない。 そこで、本発明では半導体装置に使用可能な高減度タンタル材とその製造方法及びそれを用いたタンタルターゲットを提供することを目的とする。

【発明の構成】

(禁重を解決するための手段)

すなわち、本発明は、競技さ有量が 50ppm以下、鉄、ニッケル、クロムの各元法の含有量が 5.05ppm 以下であることを特殊とする高規度タンタル特及びこれを用いたタンタルターゲットである。

さらに本長明は、この高純度タンタル材の製造力法であって、ヨウ化物分解法により開製したタンタルを5×10⁻¹ mbar以下の実空中で無限することを特徴とする高純度タンタル材の製造方法である。

(作用)

LSIの集技度の上昇, 滑子の散集化に対応 して、電気起放の増大による位号基廷が開業にな

pps以下でなければならない。

第1英

	7e	ME	Cr	ш	Ru	Ke
ターゲット A	<0.€	<0.05	6.05	<0.1	√ 9.01	0.01
ターゲット B	0,2	0.1	0.2	<0.1	<0.01	0.01
ターゲット ロ	10	5	ıs	<0.1	<0.01	0.01

この別1表に示した以外の元素の独皮はA,8,

特別平3-197640 (3)

方法である。 有妻は次式(1)。 ②の反応を有用して 行われる。

Ta + 5/2 I2 \rightarrow Tal5 (300~ 700°C) (0)
Tal5 \rightarrow Ta + 5/2 I2 (800~1500°C) (2)

C共にほぼ河平である。またその選ぶは、すべて約15aaとした。このそれぞれの裏の関係とリーク電流電波の関係を第2回に示す。鉄、ニッケル、クロムの調度が乗も低いターゲット A を用いたもの 観した Ta.D。は、ターゲット B 、C を用いたものに比べてリーク電流が振めて低く環会展元素の低減が、リーク電流を抑えるのに有効であり、それの演奏を8.55ppa以下とする必要がある。

このようにVLST周のタンタルターダットは、 ナトリウム、カリウムおよびウラン、トリウムの 住域も重要であるが、無限、重念異元素の限定も 任くしなければならない。こうした仕号を譲たす 高権度ターゲットは以下のようなプロセスにより 駆逐することができる。

上述のような高製度タンタルターゲットは、ヨウ化物分類法と電子ビーム溶解を超み合わせることにより製造した高速度タンタル付より終ることができる。このヨウ化物分解法は化学電送扱の一種であり、タンタルをはじのテタン、ジルコニウム、ハフニウム等の活性金属の特質に使用される

ウ製は再のタンタルと反応してタンタルをフィラメント上に選ぶ。この意に、原料のタンタル中の不純物はタンタルより3つ海には純粋なクがないたのがフィラメント上に選ばれる。3つなりに表現のカがフィラメント上に選ばれる。3つなりに対し、カンタルは、このような気に対し、タンタルスクに物の生成。反 (100~700℃) においてはNa。 K、 U、 Th、 Fe、Crの3つ 化物の蒸気圧は非常に経くこれより複数をが高くなる。

一方、電子ビーム部層後は、直気圧の悪を利用して不具物を分離する方法である。特に返気圧の高いナトリウム。カリウムなどは精質効果が高い。 前述したヨウ化物分が洗で制質されたチョンは、 電子ビーム部別によりさらに制設される。 常原は、 5×10-*akar以下の高度型中で行われるため酸湯 中宮洞による汚染も少なく高減度のタンタルイン ゴットを作ることができる。このインゴットを設 後、後城知工により任念の形状のデニーターゲッ トに仕上げる。

(实施员)

(以下余白)

		•	_	# 55 W	*					
									(F P P.	3
	2	×	ð	2	×	0	2	¥	^	£
14 15	\$	я	Я	\$	ş	2	-	-	9.66	6.05
ヨウ化物分解放数	-	1		Я	Я	*	<0.1	\$	40 <0.1 <0.001 <0.001	\$.6 8
はった他の信息 十年ドバーム都可能	\$.8 8	40.05 <0.05 0.04 <10 to 10	3.	9	2	Я	\$ 13°	₽	\$ <0.1 <0.001 <0.001	\$ \$

特质于3-197640(4)

この数に示されているように、ヨウ化物分解性と世子ピーム物解とを組合わせることにより、各々の元例の含有量を大幅に供属することができる。次いでこのターゲットを思いて多球品シリコン上に 0.1 pmのTe存成をスペッタリング法により成 し1000ででランプアニールしてムシリケイド戦を作製した。4 値子技により数の比較気を実定したところ35.2 pc 20 (20)

また、上述のターゲットを用いて反応性スパッタにより TauGa 試を改変し、世界をかけてその時、のリーク電流を設定したところ、 2.5g マの時 1 x 10-8 A・co-7のリーク電流密度であった。

【希明の効果】

本発展によれば、ヨウ化物分原体によりタンタルを電子ピーム溶解することにより、使来よりさらに高減度なタンタル付を要激することができ、これより高減度のタンタルターゲットが持られる。4、関目の簡単な説明

第1回は反応性Teシリテイド減比抵抗とTaタ ーゲット中の触音激変の関係を示す特性側、無る

既は Te,0,存民のリーク電流の電影強さ数存住を 示す特性因、第3回は従来の3ウ化等分解扱の製 改装質の最高層である。

1 一反应答题。

2…フィラメント

3 -- 张玉禄、

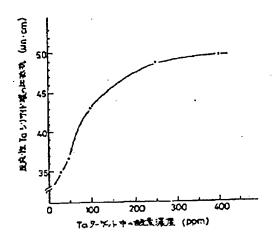
4ータンタル

5mョウ毒、

5 ··· 🕱 🗷

7a. 7b~按筷子

代理人 井寒士 財 近 軍 佑



te la ·

特切平3-197640 (5)

